PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :	ļ	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer	:: WO 97/04491
H01L 31/0232, 33/00	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 6. 1	Februar 1997 (06.02.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01316

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Juli 1996 (18.07.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 27 026.6

24. Juli 1995 (24.07.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPÄTH, Werner [DE/DE]; Burgstallerstrasse 10, D-83607 Holzkirchen (DE). (81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: OPTOELECTRONIC TRANSDUCER AND MANUFACTURING PROCESS

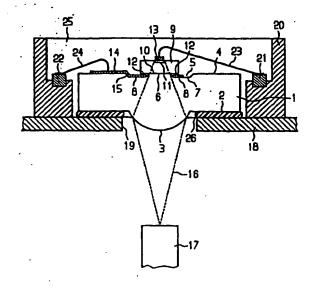
(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHER WANDLER UND HERSTELLVERFAHREN

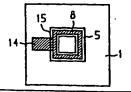
(57) Abstract

The claimed optoelectronic transducer contains a radiation-emitting and/or -receiving semiconductor device (9) which is mounted on a base plate (1) so that its beam exit/entrance surface (10) faces this base plate (1). The base plate (1) is made of a material that is pervious to the radiation. The base plate (1) also has means of focusing the radiation, for example a convex lens (3) or a diffractive optical element. The optoelectronic transducer is characterized especially by low reflection loss and simple mounting. A plurality of such transducers can be manufactured as a unit and then separated.

(57) Zusammenfassung

Der erfindungsgemäße optoelektronische Wandler enthält ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9), das auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß seine Strahlenaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche (10) dieser Trägerplatte (1) zugewandt ist. Die Trägerplatte (1) besteht aus einem Material, das für die Strahlung durchlässig ist. Auf der Trägerplatte (1) ist zusätzlich ein Mittel zur Fokussierung der Strahlung, beispielsweise eine Sammellinse (3) oder ein diffraktives optisches Element, angeordnet. Der optoelektronische Wandler zeichnet sich insbesondere durch geringe Reflexionsverluste und einfache Montage aus. Eine Vielzahl solcher Wandler können als Einheit gefertigt und anschließend zerteilt werden.





LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich MX Mexiko		Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumānien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo ·	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	u	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK .	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dānemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland .	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	บร	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland ,	MN	Mongolei	υz	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

Beschreibung

Optoelektronischer Wandler und Herstellverfahren

5

35

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektronischen Wandler gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Ein solcher Wandler ist beispielsweise aus EP 412 184 Bl bekannt und in Figur 5 dargestellt. Der Wandler nach Figur 5 10 ist eine Strahlungsdetektoranordnung und enthält ein Detektorbauelement 32, beispielsweise eine Fotodiode, einen gemeinsamen Träger 33, einen Isolierkörper 34, ein Befestigungsteil 35, einen Linsenträger 36 und eine Linse 37 zur Fokussierung der vom Detektorbauelement 32 empfangenen Strah-15 lung. Das Detektorbauelement 32 ist mit seiner Unterseite auf dem Isolierkörper 34 befestigt, der wiederum auf dem gemeinsamen Träger 33 befestigt ist. Das Befestigungsteil 35 ist neben dem Isolierkörper 34 auf dem gemeinsamen Träger 33 angeordnet. Auf dem Befestigungsteil 35 ist mittels einer Befe-20 stigungsschicht 38 der Linsenträger 36 mit der Linse 37 fixiert, derart, daß sich die Linse 37 über der Strahleneintrittsfläche des Detektorelements 32 befindet.

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines derartigen optoelektronischen Wandlers ist sehr aufwendig. Sie erfordert eine große Zahl von Verfahrensschritten und die Justage der Linse 37 ist sehr schwierig. Außerdem können aufgrund des Luftspaltes zwischen der Linse 37 und dem Detektorbauelement 30 32 große Reflektionsverluste auftreten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optoelektronischen Wandler der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß er sich auf einfache und kostengünstige Weise in großen Stückzahlen herstellen läßt.

2

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektronischen Wandler mit den Merkmalen des Anspruches 1 oder des Anspruches 2 gelöst

Weiterbildungen eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers sind Gegenstand der Unteransprüche 3 bis 10.
Bevorzugte Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers sind Gegenstand der Ansprüche 11 und 12.

- Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren la bis 4 näher erläutert. Es zeigen Figur la eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,
- 15 Figur 1b eine schematische Darstellung der Draufsicht der Trägerplatte des ersten Ausführungsbeispieles, Figur 2 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,
- 20 Figur 3 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,

Figur 4 eine schematische Darstellung der Verfahrensschritte zur Herstellung eines optoelektronischen Wandlers gemäß dem Ausführungsbeispiel von Figur 1a oder Figur 2,

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch einen optoelektronischen Wandler nach dem Stand der Technik.

25

Der optoelektronische Wandler nach Figur la ist auf einer

Trägerplatte 1 aufgebaut und enthält, ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement 9 und eine Linse 3 mit einer sphärischen oder einer asphärischen Oberfläche. Das Halbleiterbauelement 9 ist beispielsweise eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder ein Vertical Cavity

Surface Emitter Laser (VCSEL). Die Trägerplatte 1 besteht beispielsweise aus Glas, Kunststoff, Saphir, Diamant oder aus einem Halbleitermaterial, das für die von dem Halbleiterbau-

3

element ausgesandte bzw. empfangene Strahlung durchlässig ist. Für Wellenlängen $\lambda > 400$ nm kann beispielsweise SiC, für $\lambda > 550$ nm GaP, für $\lambda > 900$ nm GaAs und für $\lambda > 1100$ nm kann Silizium verwendet werden. Auf der Unterseite 2 der Trägerplatte 1 ist die Linse 3 ausgebildet. Auf der Oberseite 4 weist die Trägerplatte 1 eine trapezförmige Vertiefung 5 auf, die in Draufsicht (Figur 1b) auf die Oberseite 4 der Trägerplatte 1 betrachtet, die Form eines rechteckigen oder quadratischen Rahmens hat. Innerhalb dieses Rahmens ist somit eine rechteckige bzw. quadratische Insel 6 ausgebildet.

Auf der Bodenfläche 7 der Vertiefung 5 ist eine leitfähige Schicht aufgebracht, die einen leitfähigen Rahmen 8 um die Insel 6 bildet. Der leitfähige Rahmen 8 besteht beispielsweise aus Aluminium oder aus einer Aluminium-Basislegierung. Denkbar ist auch, daß im Falle der Verwendung einer Trägerplatte aus einem Halbleitermaterial in der Vertiefung 5 mittels geeigneter Dotierung ein leitfähiger Rahmen ausgebildet ist. Zur Herstellung eines derartigen durch Dotierung der Trägerplatte erzeugten leitfähigen Rahmens können die dem durchschnittlichen Fachmann heute bekannten Verfahren, wie beispielsweise Ionenimplantation, verwendet werden.

10

Das Halbleiterbauelement 9 weist auf seiner Oberseite eine
25 mittige Kontaktmetallisierung 13 und auf seiner Unterseite
zwei seitliche Kontaktmetallisierungen 12 auf. Die Kontaktmetallisierungen 12 sind beispielsweise mittels Löten und/oder
Kleben elektrisch leitend und mechanisch stabil mit dem leitfähigen Rahmen 8 verbunden und derart ausgebildet, daß das
30 Halbleiterbauelement mit seiner Strahlenaustrittsfläche bzw.
-eintrittsfläche 10 auf der Insel 6 aufsitzt.

Die Strahlenaustrittsfläche 10 eines Strahlung aussendenden Halbleiterbauelements 9 ist die Fläche, durch die der größte Anteil der am pn-Übergang 11 des Halbleiterbauelements 9 erzeugten elektromagnetischen Strahlung aus dem Halbleiterbauelement austritt. Analog dazu ist die Strahleneintrittsfläche

4

eines Strahlung empfangenden Halbleiterbauelements diejenige Fläche, durch die eine empfangene elektromagnetische Strahlung in das Halbleiterbauelement eintritt.

- Da der leitfähige Rahmen 8 auch als Stromzuführung zum Halbleiterbauelement 9 benutzt wird, ist zum Zwecke der externen
 Kontaktierung auf der Oberseite der Trägerplatte 1 eine Anschlußfläche 14, beispielsweise ein Bond-Pad, aufgebracht.
 Die Anschlußfläche 14 ist über eine elektrisch leitende Verbindungsschicht 15 mit dem leitfähigen Rahmen 8 verbunden.
 Die Anschlußfläche 14 und die Verbindungsschicht 15 bestehen
 vorteilhafterweise aus demselben Material wie der leitfähige
 Rahmen 8.
- Im Falle eines Strahlung aussendenden Halbleiterbauelements
 9, beispielsweise einer LED, wird die im pn-Übergang 11 des
 Halbleiterbauelements 9 erzeugte Strahlung 16 nach Austritt
 aus dem Halbleiterkörper des Halbleiterbauelements 9 und
 Durchtritt durch die Trägerplatte 1 an der Linse 3 fokussiert. Dadurch ist gewährleistet, daß ein Großteil der im
 Halbleiterbauelement 9 erzeugten Strahlung beispielsweise in
 eine Lichtleitfaser 17 eingekoppelt werden kann.
- Die Dicke der Trägerplatte 1 hängt von den Linsenparametern

 (z. B. Brennweite) der Linse 3 und der gewünschten Abbildung
 (Vergrößerung oder Verkleinerung) des Leuchtfleckes auf die
 Lichtleitfaser ab. Analoges gilt im Falle der Auskoppelung
 einer Strahlung aus einer Lichtleitfaser 17 in ein Strahlung
 empfangendes Halbleiterbauelement 9.

30

35

Ein bedeutender Vorteil des in Figur 1a gezeigten Ausführungsbeispieles besteht unter anderem darin, daß aufgrund des direkten Angrenzens (physikalischer Kontakt; darunter ist ein Abstand Halbleiterkörper/Trägerplatte $\leq \lambda/10$ zu verstehen) der Strahlungsaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche 10 des Halbleiterbauelements 9 an die Trägerplatte 1 wesentlich geringere Reflexionsverluste auftreten als bei dem bekannten

5

Wandler nach Figur 5. Aufgrund der stark unterschiedlichen Brechungsindizes von Luft und Halbleitermaterial ist dort nämlich für den Übergang der Strahlung von Luft ins Halbleitermaterial der Grenzwinkel der Totalreflexion vergleichsweise gering und folglich der Strahlungsverlust durch Totalreflexion sehr groß.

5

10

15

20

25

30

35

Der in Figur 1a gezeigte optoelektronische Wandler mit Koppeloptik ist beispielsweise in ein Gehäuse eingebaut, das aufweist, eine Grundplatte 18 mit einer Öffnung 19, eine Gehäuseseitenwand 20, externe elektrische Anschlüsse 21, 22, Anschlußdrähte 23, 24 und eine Kunststoffumhüllung 25 zur hermetischen Abdichtung des Wandlers. Anstelle der Kunststoffumhüllung 25 kann zur hermetischen Abdichtung des Gehäuses auch ein Gehäusedeckel verwendet sein, der auf der Gehäuseseitenwand 20 aufgeklebt oder -gelötet ist. Der optoelektronische Wandler ist mittels einer Befestigungs- und Abdichtschicht 26, beispielsweise bestehend aus Klebstoff und/oder Lot auf der Grundplatte 18 befestigt, derart, daß die Linse 3 über oder in der Öffnung 19 zu liegen kommt. Die Kontakmetallisierung 13 und die Anschlußfläche 14 ist mittels der Anschlußdrähte 23, 24 mit den externen elektrischen Anschlüssen 21, 22 verbunden. Die externen elektrischen Anschlüsse 21, 22 sind durch die Seitenwand 20 nach außen geführt.

Das in Figur 2 gezeigte zweite Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers mit Koppeloptik ist im Prinzip identisch dem ersten Ausführungsbeispiel nach Figur 1a. Anstelle einer Linse 3 mit einer sphärischen oder asphärischen Oberfläche weist hier die Trägerplatte 1 zur Fokussierung der Strahlung ein diffraktives optisches Element 27 auf, das im weiteren kurz mit DOE bezeichnet ist. Im weiteren besitzt die Trägerplatte 1, anders als beim ersten Ausführungsbeispiel, eine ebene Oberseite 4, auf der ein leitfähiger Rahmen 8 aufgebracht ist. An den leitfähigen Rahmen 8 grenzt auf einer Seite eine elektrische

Anschlußfläche 14 an. Auf dem Rahmen ist das Halbleiterbaulement 9, beispielsweise eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder ein Vertical Cavity Surface Emitter Laser (VCSEL), befestigt, derart, daß die Strahlenaustritts- bzw. -Eintrittsfläche und die von dem Rahmen 20 eingeschlossene Fläche übereinander angeordnet sind, und daß die Kontaktmetallisierungen 12 des Halbleiterbauelements 9 auf dem elektrisch leitenden Rahmen 8 sitzen. Die Kontaktmetallisierungen 12 sind beispielsweise mittels Lot und/oder Klebstoff elektrisch leitend und mechnisch stabil mit der Metallschicht 8 verbunden.

Bei dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist zwischen dem Halbleiterbauelement 9 und der Trägerplatte ein Luftspalt ausgebildet. Dieser Luftspalt kann, wie weiter oben bereits erwähnt, im Falle eines großen Unterschieds zwischen den Brechungsindizes von Luft und Trägerplattenmaterial erhebliche Strahlungsverluste durch Totalreflexion verursachen. Gegebenenfalls muß daher das Halbleiterbauelement 9 oder, wie in Figur 1a gezeigt, die Oberseite der Trägerplatte 1 derart gestaltet sein, daß die Strahlenaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche 10 des Halbleiterbauelements 9 auf der Trägerplatte 1 aufsitzt. Stattdessen kann jedoch auch ein geeignetes Koppelmedium 39, beispielsweise ein transparentes Gießharz (z. B. Epoxidharz), zwischen dem Halbleiterbauelement und der Trägerplatte 1 eingebracht sein.

Das in Figur 3 gezeigte dritte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers unterscheidet sich von den beiden vorangehenden Ausführungsbeispielen im wesentlichen dadurch, daß das Mittel zu Fokussierung nicht in der Trägerplatte 1 ausgebildet ist, sondern daß eine vorgefertigte sphärische oder asphärische Linse 28 auf der Trägerplatte 1 befestigt ist. Anstelle der vorgefertigten Linse 28 kann in einem vierten Ausführungsbeispiel auch ein vorgefertigtes diffraktives optisches Element auf der Unterseite 2 der Trägerplatte 1 befestigt sein.

. 7

Denkbar ist auch die Verwendung eines holographischen optischen Elements oder einer Fresnellinse anstelle der sphärischen oder asphärischen Linse 28 bzw. des DOEs. Weiterhin ist auch denkbar, das Mittel zur Fokussierung der Strahlung und das Halbleiterbauelement 9 auf derselben Seite der Trägerplatte anzuordnen.

5

10

25

30

Zum gleichzeitigen Herstellen einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern nach Figur 1a wird, wie in Figur 4 gezeigt, zunächst auf der Unterseite 29 einer Substratscheibe 30 entsprechend einem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von sphärischen oder asphärischen Linsen 3 hergestellt. Die Substratscheibe 30 ist beispielsweise aus Glas oder aus Silizium, und die Linsen 3 werden beispielsweise mittels Ätzen und/oder Schleifen hergestellt. Anschließend werden auf 15 der Oberseite 31 der Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster beispielsweise mittels Ätzen und/oder Schleifen eine Mehrzahl von Vertiefungen 5 ausgebildet. Als nächster Schritt wird entsprechend dem vorgegebenen Raster beispielsweise mittels Aufdampfen oder Sputtern gleichzeitig eine Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8, eine Mehrzahl von Verbindungschichten 15 und eine Mehrzahl von Anschlußflächen 14 in die Vertiefungen 5 bzw. auf die Oberseite 31 der Substratscheibe 30 aufgebracht. Im Anschluß daran wird entsprechend dem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von Strahlung aussendenden und/oder empfangenden Halbleiterbauelementen befestigt. Dies erfolgt beispielsweise mittels Löten und/oder Kleben der Kontaktmetallisierungen 12 auf die leitfähigen Rahmen 8. Als nächster Schritt wird die Halbleiterscheibe beispielsweise mittels Sägen oder Ritzen und Brechen in einzelne optoelektronische Wandler vereinzelt.

Die Technik der Vereinzelung einer Substratscheibe in kleine Chips ist in der Halbleitertechnik seit langem üblich und kann bei der Vereinzelung des Verbundes aus Substratscheibe 35 30 und der Mehrzahl von Halbleiterbauelementen 9 und Linsen 3 ebenfalls angewandt werden. Hierbei ist es üblich, den Ver-

8

bund vor dem Vereinzeln auf einer elastischen Klebefolie zu fixieren. Die Folie dient dann als Träger bei allen Nachfolgeprozessen.

5 Ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel weist
im wesentlichen dieselben Schritte auf wie das oben beschriebene Verfahren. Es wird lediglich anstelle der Linsen 3 eine
Mehrzahl von diffraktiven optischen Elementen 27 an der Un10 terseite 30 der Substratscheibe 30 ausgebildet.

Ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern gemäß dem dritten und dem vierten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von den oben genannten Verfahren dadurch, daß zunächst auf der Oberseite 31 einer
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine
Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8 und Anschlußflächen 14 aufgebracht wird. Anschließend wird auf die Unterseite 29 der
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine
Mehrzahl von vorgefertigten Linsen 28 oder diffraktiven optischen Elementen beispielsweise mittels Löten und/oder Kleben
aufgebracht.

15

20

35

Denkbar ist auch ein Verfahren, bei dem auf einer erste

Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8 und Anschlußflächen 14 aufgebracht wird und auf einer zweiten Substratscheibe eine Mehrzahl von Linsen 3, 28 mit sphärischer Oberfläche oder eine Mehrzahl von diffraktiven optischen Elementen 27 ausgebildet oder aufgebracht wird. Die beiden Substratscheiben werden anschließend mittels Löten und/oder Kleben miteinander verbunden, derart, daß ihre ebenen Seiten aufeinander liegen. Die weiteren Verfahrensschritte sind dieselben wie bei den oben beschriebenen Verfahren.

Bestehen die vorgefertigten Linsen 28 oder die vorgefertigten DOE bzw. die zweite Substratscheibe aus Glas und die

9

Substratscheibe 30 bzw. die erste Substratscheibe aus Silizium oder umgekehrt, so können diese beiden Komponenten beispielsweise auch durch anodisches Bonden miteinander verbunden werden. Bei dieser bekannten Technik werden die zu verbindenden Flächen aufeinandergelegt, auf beispielsweise 450 °C aufgeheizt, und eine Spannung von etwa -1000 V an das Glas angelegt.

5

Von Vorteil für die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
drei und vier ist auch, wenn die vorgefertigten Linsen 28
bzw. die vorgefertigten DOE aus einem Material bestehen, das
einen ähnlichen thermischen Ausdehungskoieffizienten wie das
Material der Substratscheibe 30 aufweist. Dadurch kann die
Entstehung von mechanischen Spannungen bei der Herstellung
sowie im Betrieb der optoelektronischen Wandler vermindert
werden.

Patentansprüche

- Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung
 aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9)
 auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß eine
 Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des
 Halbleiterbauelements (9) der Trägerplatte (1) zugewandt ist,
 bei dem die Trägerplatte (1) für die ausgesandte und/oder
 empfangene Strahlung durchlässig ist und bei dem ein Mittel
 (3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement
 (9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist,
 dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (3, 27) zum
 Fokussieren der Strahlung mit der Trägerplatte (1) einstückig
 ausgebildet ist.
- 2. Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9) auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß eine 20 Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) der Trägerplatte (1) zugewandt ist. bei dem die Trägerplatte (1) für die ausgesandte und/oder empfangene Strahlung durchlässig ist und bei dem ein Mittel (3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement 25 (9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Halbleiterbauelement (9) eine Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) aufweist, die mit mindestens einer ersten Kontaktmetallisierung (12) versehen ist, daß die Trägerplatte (1) eine zweite Kontaktmetallisierung (8) aufweist und daß die erste (12) und 30 die zweite (8) Kontaktmetallisierung elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
- 3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch ge35 kennzeichnet, daß das Mittel (3, 27) zum Fokussieren der
 Strahlung einstückig mit der Trägerplatte (1) ausgebildet
 ist.

- 4. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (28) zum Fokussieren der Strahlung separat hergestellt und auf der Trägerplatte (1) aufgebracht ist.
 - 5. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum Fokussieren der Strahlung eine Sammellinse (3, 28) ist.

10

5

- 6. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis
- 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum Fokussieren der Strahlung ein diffraktives optisches Element (27) ist.
- 7. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (3, 27, 28) zum Fokussieren der Strahlung und das Halbleiterbauelement (9) auf gegenüberliegenden Seiten der Trägerplatte (1) angeordnet sind.

20

30

- 8. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) und der Trägerplatte (1) ein
- 25 Koppelmedium (39) angeordnet ist.
 - 9. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlenaustrittsfläche bzw. die Strahleneintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) auf der Trägerplatte (1) aufsitzt.
 - 10. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Trägerplatte (1) eine Insel (6) ausgebildet ist, auf deren Oberfläche die
- 35 Strahlenaustrittsfläche bzw. die Strahleneintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) aufsitzt.

12

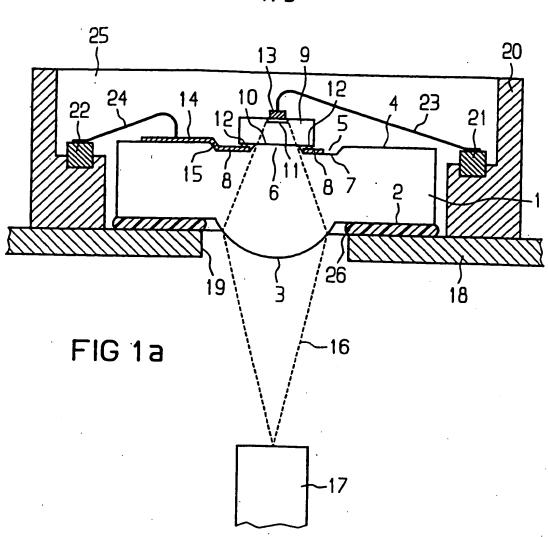
- 11. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wandlers nach Ansprüche 1 oder 3 oder nach Ansprüch 1 oder 3 und einem der Ansprüche 5 bis 10, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
- a) Ausbilden einer Mehrzahl von Mitteln (3, 27) zum Fokussieen der Strahlung auf einer Substratscheibe (30) entsprechend einem definierten Raster;
 - b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) auf der Substratscheibe (30) entsprechend dem definierten Raster:
 - c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem definierten Raster.

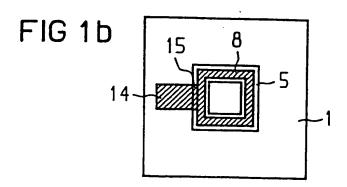
10

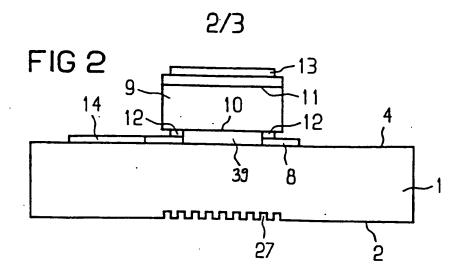
20

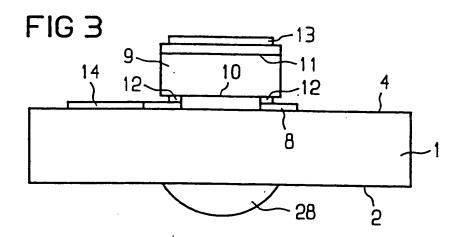
- 12. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wand-15 lers nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 2 und einem der Ansprüche 3 bis 10, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
 - a) Aufbringen einer Mehrzahl von zweiten Kontaktmetallisierungen (8) auf eine Substratscheibe (30) entsprechend einem definierten Raster:
 - b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) mit ersten Kontaktmetallisierungen (12) auf den zweiten Kontaktmetallisierungen (8);
- c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem 25 definierten Raster.

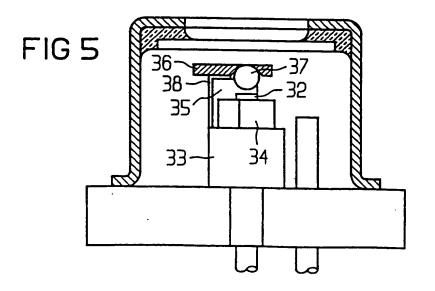


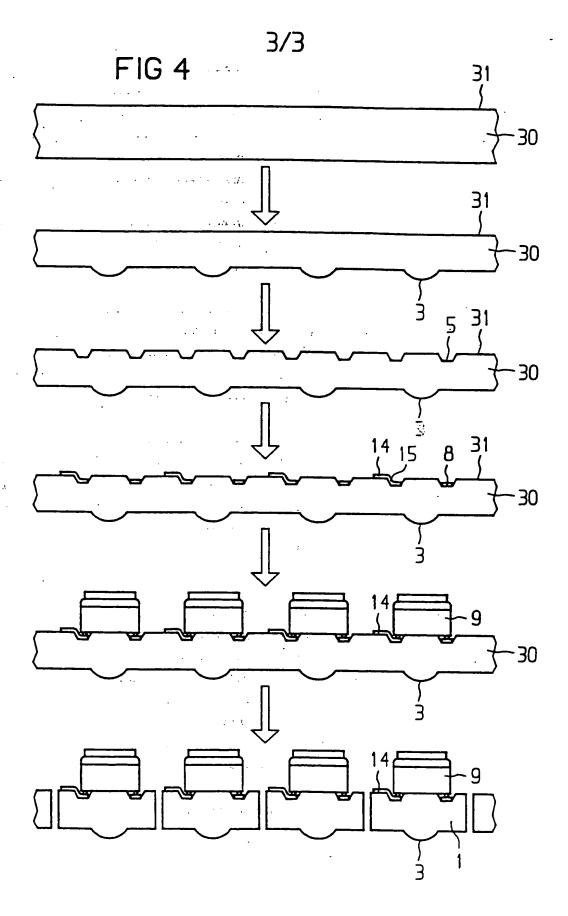












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int ional Application No
PCT/DE 96/01316

		FC1/DE 30/01310		
L CLASSII	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L31/0232 H01L33/00	•		
	and the state of t	addenian and IDC		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	Dal page de la constitución de l		
	ocumentation searched (classification system followed by classific	cation symbols)		
1PC 6				
	The state of the s			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included in the fields searched		
	en e			
*	15 (5. de 1.			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)		
	ATTACANA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P			
Category *	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages Relevant to claim No.		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, or the	e leievan passages		
X	WO 92 10856 A (EASTMAN KODAK CO) 25 June 1-3,5,7,		
^	1992	8,10		
	see abstract: figure 1			
Α		11,12		
Ą	JEE JOURNAL OF ELECTRONIC ENGIN			
	vol. 26, no. 270, 26 May 1989,	TOKYO JP,		
	pages 52-54, XP000036208 YASUDA: "Infrared high-power			
" 5	light-emitting diodes expected	to evolve		
	to new applications			
	see figure 1			
A	EP 0 514 283 A (FUJITSU LTD) 19 1992	9 November 1		
	see figure 9			
		-/		
		•		
X Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.		
* Special o	ategories of cited documents:	T later document published after the international filing date		
	ment defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
E' earlie	r document but published on or after the international g date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to		
"L" docur	ment which may throw doubts on priority claim(s) or th is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the document is taken alone		
duti	ion or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-		
othe	ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.		
	ment published prior to the international filing date but than the priority date claimed	'&' document member of the same patent family		
Date of the	ne actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report		
	20 November 1996	1 0. 12. 96		
Name and	d mailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Lina, F		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tional Application No
PCT/DE 96/01316

A EP 0 412 184 A (SIENENS AKTIENGESELLSCHAFT) -13 February 1991 cited in the application see the whole document as a second seco		tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	. ··	
AKTIENGESELLSCHAFT)-13-February 1991 cited in the application see the whole document The second sec	Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
	A	AKTIENGESELLSCHAFT) 13: February 1991 cited in the application see the whole document		1
	:	to the state of th		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				·
		- v. z		
			•	
		**************************************		. :
		. w •		
		A PROGRAMA		
		the statement		·
		1 usptut		
		·		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Patent document 112 Trans Publication cited in search report date	Patent memb		Publication date	1
WO-A-9210856 25-06-92	US-A- EP-A-	5149958 0561964	22-09-92 29-09-93	
topics to the company of propagation propagation	JP-T-	6503683	21-04-94	
TO SECULO PROJETO A SEGURA O LA DESAMBIENTADA	US-E- US-A-	RE35069 5216805	24-10-95 08-06-93	
EP-A-0514283 19-11-92	JP-A- DE-D-	5055703 69201908	05-03-93 11-05-95	
१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	DE-T- US-A-	69201908 5309468	03-08-95 03-05-94	
AND THE WARRY CONTROL OF THE STATE OF THE ST				
ER-A-412184: http://www.ukdv13-02-91	DE-D- JP-A-	58909311 3072307	27-07-95 27-03-91	
2. (1.1. (1.	US-A-	5255333	19-10-93	
TO THE STREET OF A STREET OF A STREET OF A STREET				
				٠.
		,		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			•	
TO THE CARE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF			• :	in the state of the
TO SERVE SERVED TO SERVED SERVED IN				
The state of the s	•	-		
gy s succession to a series considerate.				
ing and the second of the seco			√;	
TO THE STATE OF TH				
1000 - 10				
entroles (2004) o constantint a constant				
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		-	•	
্যালয় ১. প্রয়োগ্রাক । ক্যা গ্রেমকার গ্রেম কার্যার		. •		
entrale de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company		÷		
to the strong agreed minimum of the minimum state of the second agreed and the second agreement agreement and the second agreement agreement and the second agreement agreement agreement and the second agreement agreement agreement agreement agreement agreement and the second agreement agree			•	
				. '
en en tott væl sen en m <mark>iketætet</mark> farste en e				
n nung nungang pan		,* • • •		
The second secon				
		•	•	
en en jorte par en etatua				
programme of the constraints				
and the second s				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intr Tonales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01316

A. KLASSIF	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L31/0232 H01L33/00	<u> </u>	•
	a dingular film of the additional profession of		••
Nach der Inter	mationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETETO T SHOW I STYLE STY		
	Mindesprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
	महाराज्यान्त्रहरूते विकास स्टब्स् १००० विकास विकास १००० ।	• • •	
Recherchierte	äber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiet	e failen
	and an appropriate file fragmentary breaking to the Contract of the Contract o		•
Während der	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N.	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegnife)
	The same of the sa		
1	and the first of the property of the state o		··· ··· · · · · · · · · · · · · · · ·
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<u> </u>	a sa
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
 	randomination of the state of t	ا الله الله الله الله الله الله الله ال	and the second second
I X "	WO 92 10856 A (EASTMAN KODAK CO)	25.Juni	1-3,5,7, 8.10
A .	siehe Zusammenfassung; Abbildung	1	11,12
-	mmining on the second constitution of the second	- ;	
A.	JEE JOURNAL OF ELECTRONIC ENGINEE Bd. 26, Nr. 270, 26.Mai 1989, TOK	KING, YO JP,	- 1,2
	Seiten: 52-54; XP000036208		; · · ·
	YASUDA: "Infrared high-power light-emitting diodes expected to	evolve	The state of the s
1 * 1	to new applications " and a second		tra tit talah di katan di ji di dalah di kacamatan di katan di katan di katan di katan di katan di katan di ka Katan di katan di kat
	siehe Abbildung 1 - 1944 177		·
A	EP 0 514 283"A (FUJITSU-LTD) 19.N	lovember	1
	siehe Abbildung 9		
<u> </u>	en e		
·	en er		With the green and
	er megangrin, ig å blev i til gjallag gragifandeke i i 1970/1980 i til i 1	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
X Weite	re Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang Patentiamilie	
		"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlic	ht worden ist und mit der
aber ni	cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen detabling internationalen	Anmeldung nicht kollidiert, sondern r Erfindung zugrundeliegenden Prinzip Theorie angegeben ist	
VINITEIL	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffent	utung die beanspruchte Erfindung
scheine	n zu lassen; oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betr	achtet werden
ausgelü	er die aus einem änderen besonderen Grund angegeben ist (wie ihrt)	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung m	keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen
P. Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung; nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie i diese Verbindung für einen Fachman	n naheliegend ist
	eansprüchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
	9. November 1996	1 0. 12.	96
Name und F	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. S818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	-	
	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Lina, F	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int sionales Aktenzeichen PCT/DE 96/01316

C(Fortsetza	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	gabe der in Betr	scht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A CETT	EP 0 ₹412 184 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT), 13.Februar 1 in der Anmeldung erwähnt	1991		1
. '` ⁻	sièhe das ganze Dokument			
,	Factor of Contraction (Contraction of the Contraction of Contracti			
· ·				
	The state of the s			
endaki (T	The Control of the American States of the Control o	·		
	क्षणाम् वर्षात्रव्यस्य वर्षास्यवस्य सूर्यम् वर्षः । १८ वर्षास्य वर्षेत्रस्य वर्षेत्रस्य वर्षेत्रस्य वर्षेत्रस्		,	
<i>\$</i> } .	्राम्यु व्यक्तित्रः । तर्वत्रद्वे भ्राप्तास्य प्राप्तस्य द्वित्रः वर्तत्रः । वर्षाः वर्ततः		•	
•	TOLINATE CONTRACTOR CO			
	Control of the control of the second of the			
	े तार प्राप्तान कार्यात्व के प्राप्तीति कार्यक्का प्राप्तात्व क्षेत्र होता होता है के ASA			
• • •	इत्रेक्त व्यापानिक्रिक्तिक्रिके व्यापानिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्तिक्रिक्		. ' .	
	A CONTRACT OF STANDARD BANKS AND			
•	প্রিক্তির সাধ্যার প্রায়েশ্বরীর বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব প্রায়েশ কর্ম সালা । ১৯৯ বাল			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	The second of th			·
41 19 2 1 Tu 1	्रमुख्यू मार्गिकार क्षाप्रकृति स् <u>रूपित प्राप्त</u> ानकार्युक्तर्ज क्ष्मावः त्री, कृष्टतः । ।			
1.324.47	TO SERVICE A CONTRACTOR OF CON			,
\$ 2			•	
٠.	The state of more and death and physics on any properties of			
*; .	पुरुष्या स्थापना विकास स्थापना । विकास स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना			
	history and the second of the		•	
	स्त्रिक स्थाप कर के अपने के प्रतिकार के अपने के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प् स्त्रिक के प्रतिकार क			
	The state of the second second second section is the second secon	:		N 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
<u> </u>	等。 化电子处理线 \$m 次次,他们就会是"是"的"是有不是"。		• •	
	a la ser e la compressión de la compressión del compressión de la compresión de la compressión de la compressión de la compressión de la c			
	क निर्मातामानिकारित किया है के विभिन्न हैं के विभिन्न हैं के किया कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है 		•	
	and the metaporal data to the form of the same of the		٠.	
	्राष्ट्राच्या प्रक्रिक क्षेत्र केल्प विकास करते । प्रकास करते । प्रकास करते । प्रकास करते । प्रकास करते । प्रक विकास करते । प्रकास करते ।			
	The state of the s			,
[and the same of th			
	والمراور والمراجع فيالموادويون الميسا معاريان والمناس بالمراجع والمساملة والمالية			
	To product and the chart in the case of the state of the section of			
	man a salaman dan dan sama a sama a salama dan dan dan dan dan salama a salama dan dan dan dan dan dan dan dan			1
	and the same of th			
	Congression of the most case			

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT.

Angaben zu Veröffentlich. ...gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inv ionales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01316

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied Patent	l(er) der familie	Datum Veröffenti		
WO-A-9210856	Marie State Design	US-A- EP-A- JP-T- US-E- US-A-	5149958 0561964 6503683 RE35069 5216805	22-09-9 29-09-9 21-04-9 24-10-9 08-06-9	93 94 95	
EP-A-0514283	19-11-92 ### 10 5000 10 5000 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	JP-A- DE-D- DE-T- US-A-	5055703 69201908 69201908 5309468	05-03-9 11-05-9 03-08-9	95 95	
EP-A-412184		DE-D- JP-A-	58909311 3072307	27-07- 27-03-		•
Constantion of the Assa	据1999年1 9 74年1	US-A-	5255333	19-10-		
2.4.0.4.1.1.2.0.4.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	Control of the Contro			7.4.4.	•	• • • •
1995 - There is the property of the state of	ない。その情報を責 め なかった。	*	; · · · · ·			
a describition of a standard of the first body of	t-navemental		₹ ¹ % [‡]	er s ity atan a		* ******
CONTRACTOR NO STA	Secreptification of		<i>:</i> • •	•	•	. 1 •
A RANGE OF THE PROPERTY OF THE	Ar Comme to the seconds.			•••	• • • •	٠.
gan i Major tang na liang apatan di nasi i di nasi Ni nasi i di nasi i d	•	,				
्ता । अध्यक्षित्रा सम्बद्धाः स्थापः	HAMING PACE		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	• • • • • •	-	
in a serial particular constraint of the	Park Company			•	•	
A Company of the Comp	Programme Section		•••		• • • •	;
িন । তাল প্রকার প্রকার বিশ্বর প্রকার বিশ্বর প্রকার প্রকার প্রকার করে । বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বর প্রকার বিশ্বর	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		·.	•	• •	-
等。 医生物性 翻译 医自动翻译器	dam Hilada Lakeryaki		and the second		***	٠.,
The state of the property of t	The first the first term of the second secon		• • • •		••	
n in Market Months (1980) and the Control of the	in the first state of the control of	-		,		• •
and the second s	the place of the spin state of the second			. 11 1 7719		and an area.
and the state of t	winder of the high specialists				n ,/m	
्राच्याम् <u>राष्ट्रक स्ट</u> ाइकासः । स्टाइ	enger i de la companya de la company					
A DOWNERS AND SECT						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			•			
وراي المعادة فيليان المراجعة						-
कारा का कार्यक स्थापन हो । अस्ति हुस		_			•	
SUPERIOR SUPERIORS		•				
e in planten gradesternin						
্যার ১৯ বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ	e for flags, mark i					

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.